



hat 1 h 1 k 1 4 m the line of the last

§1 异质结

- 两种不同质的材料构成的接触称为异质结。
- 制作方法: 气相外延,液相外延,真空蒸发法,阴极溅射,分子束外延等
- 按组分转变情况分突变异质结和缓变异质结。
- 按构成异质结的材料分为同型异质结和异型异质结。
- 异质结的禁带宽度可能相同,也可能不同,我们主要讨论禁带宽度不同的情形。
- 二十世纪五十年代开始提出异质结的设想,异质结的形成通常是通过异质外延的方法制备的。经常形成超晶格结构,在半导体激光器和高迁移率晶体管(HEMT)领域有应用。目前已经制成高效率的异质结光电池和发光管,双异质结的半导体激光器,超晶格结构等。

禁带宽度不同的两种单晶材料一起构成的晶体界面成为异质结,例如 GaAs/ Al_xGa₁₋ _xAs, InP/ In_xGa_{1-x}As_{1-y}P_y异质结。

若异质结两边材料的导电类型相同,则成为 同型异质结,如 n- GaAs/ N- Al_xGa_{1-x}As, p-GaAs/p- Al_xGa_{1-x}As。

若两种材料的导电类型不同,则为异型异质结,如n-GaAs/P-Al_xGa_{1-x}As。

在这些表达中,我们通常以小写的 n,p表示 窄带隙材料,以大写的N,P表示宽带隙材料。

■ 半导体异质结的能带结构

异质结的能带结构与构成异质结材料的禁一带宽度、禁带失调有关。设构成异质结材料的禁带宽度分别为**Eg1>Eg2**。

■ 禁带的失调可能有三种情形:

- 1) *Eg2*包含在*Eg1*之间,如*Ga1-xAlxAs*与 *GaAs*;
- 2) Eg1与Eg2禁带相互错开,如Ga1xInxAs(下)和GaAs1-xSbx(上);
 3) 二者没有共能量,如InAs(下)与GaSb

正确画出异质结的能带结构,需要给出禁带宽度差、导带或价 带差,才能获得。这些值的取得,需要利用能带计算和实验的 对比,才能获得。

可以假定:导带的失调由材 料的亲和势或功函数的差决 定,由此,在获得禁带宽度 差的条件下,即可获得正确 的能带结构。



5



为了解释N-PGe-GaAs异质结的实验 现象,Anderson在1962年提出一个异 质结的理论模型。

安德森模型假定两种材料具有完全相同的晶体结构、晶格常数和热膨胀系数,这样可以把由这些差别而产生的悬键和界面态的影响忽略不计,凡晶格失配小于1%的异质结都成立。



晶格失配 =
$$\frac{\Delta a}{\overline{a}} = \frac{2|a_1 - a_2|}{a_1 + a_2}$$

7

2021/6/6

$$\begin{split} \varepsilon_{1}E_{1} &= \varepsilon_{2}E_{2} \\ x_{1} &= \left[\frac{2N_{A2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2}(V_{bi}-V)}{qN_{D1}(\varepsilon_{1}N_{D1}+\varepsilon_{2}N_{A2})}\right]^{1/2} \\ x_{2} &= \left[\frac{2N_{D1}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2}(V_{bi}-V)}{qN_{A2}(\varepsilon_{1}N_{D1}+\varepsilon_{2}N_{A2})}\right]^{1/2} \\ C &= \left[\frac{qN_{D1}N_{A2}\varepsilon_{1}\varepsilon_{2}}{2(\varepsilon_{1}N_{D1}+\varepsilon_{2}N_{A2})(V_{bi}-V)}\right]^{1/2} \\ x_{m} &= x_{2} + x_{1} = \left[\frac{2\varepsilon_{1}\varepsilon_{2}V_{D}(N_{A2}+N_{D1})^{2}}{qN_{D1}N_{A2}(\varepsilon_{1}N_{D1}+\varepsilon_{2}N_{A2})}\right]^{\frac{1}{2}} \end{split}$$

异质结的输运电流

$$I = A \ e^{-\frac{qV_{D2}}{kT}} \left[e^{\frac{qV_2}{kT}} - e^{-\frac{qV_1}{kT}} \right]$$

$$J = J_0 \left(1 - \frac{V}{V_{bi}} \right) \left[\exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right]$$
$$J_0 \equiv \frac{qA^*TV_{bi}}{k} \exp\left(-\frac{qV_{bi}}{kT}\right)$$

2021/6/6

Principle of Semiconductor Devices



■ 异质结的较为重要的电流模型分为五种:

- ①安德森模型 即热发射电流模型。
- ②简单隧道模型 Rediker于1964年提出,在考虑热发射电流机构的同时,计入了尖峰势垒的隧道效应
- ③隧道电流模型 伴随有界面复合作用在内的隧道复合过程。
- ④界面态复合模型 Van Ruyven 1965年提出,考虑两种材料 在界面态进行复合。
- ⑤复合一隧道模型 隧道电流和热发射电流,且二者在界面态 上汇合的复合隧道模型。
- 实际上,异质结往往同时存在多种电流机构,哪种机构为主将取决于界面上的能带不连续性和界面态参数情况。
- 主要用途: 高效率的光电池、发光管和激光器等。

异质结的应用

异质结的主要应用之一是形成量子阱。 它由两个异质结背对背相接形成的。 ■异质结的主要应用之二是形成超晶格。 它由异质结交替周期生长形成。超晶格 是Esaki和Tsu在1969年提出的。 ■ Esaki等提出的超晶格有两类:1)同质 调制掺杂;2)异质材料交替生长。 ■ 招晶格或多量子阱间的共振隧穿效应

§2 量子阱





■ 无限方形势阱 ■有限方形势阱 ■ 三角势阱 ■ 抛物型势阱 ■ 二维电子气 ■低维电子气(量子线、量子点)

微结构的生长和形成

■ 分子束外延法■ 化学气相淀积法







超晶格的概念 ■ 组分超晶格 ■ 掺杂超晶格 ■ 量子线超晶格 ■ 量子点超晶格

超晶格的能带

■ E~k关系 ■ 态密度

§4 量子Hall效应

■量子Hall效应基本物理图像

- ■出现Hall平台的可能的物理机制
- 整数量子Hall效应和分数量子Hall效应

§5 碳纳米管

能带结构
碳纳米管的特性
碳纳米管的应用

Carbon Nanotube

CNT is a tubular form of carbon with diameter as small as 1 nm. Length: few nm to cm.

CNT is configurationally equivalent to a two dimensional graphene sheet rolled into a tube.



CNT exhibits:

- 1. Carrier mobility ~ $100,000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$
- 2. Young's modulus over 1 Tera Pascal, as stiff as diamond;
- 3. Tensile strength ~ 200 GPa.

CNT can be metallic or semiconducting, depending on chirality.

Semiconductor Physics

Si Nanowires as DNA sensors



PNA receptor

PNA-DNA duplex

Avidin-modified NW was linked with biotinylated PNA probes, and followed by DNA hybridization.

Lieber, 4, 51, 2004

Semiconductor Physics

2021/6/6





Delft : Tans, et al., Nature, **393**, 49, 1998



Appenzeller, et al., *PRL*, **93**, 19, 2005 2021/6/6



Javey, et al., Nano Letters, 4, 1319, 2004



Liu, et al., *Nano Letters*, **6**, 34, 2006

Semiconductor Physics



One of the first integrated systems made of carbon nanotubes.

2021/6/6 Carbon Nanotube Field-Effect Inverters'', X. Liu, R. Lee, J. Han, C. Zhou, Appl. Phys. Lett. 79, 3329 (2001). Semiconductor Physics 25



《半导体物理学》上册 叶良修编著 书上第八章的部分内容